

高性能 SMD 実装ライン

全点検査機能付
フィードバック機能搭載



半田印刷機
(Panasonic)



0603チップ
BGA, LGA, QFN



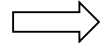
マウンター
(Panasonic)



加熱7ゾーン+冷却
N2(窒素)対応!



リフロー(N2対応)
(弘輝テック)



BGAの実装確認



X線検査装置
(ポニー工業)



出荷検査



外観検査装置
(マランツ/ミルテック)

DIP 部品実装

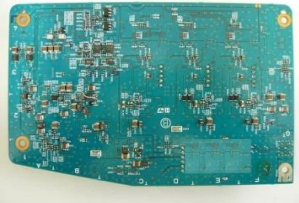


噴流槽



静止槽

手付け実装



フレキ

全点手付け

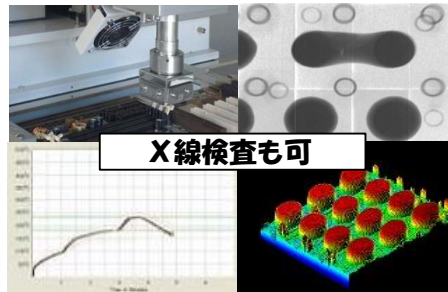
写真: 両面約600点 (1005チップあり)

メリット コストの低減、納期短縮

リワーク (部品交換)

SMD部品の交換

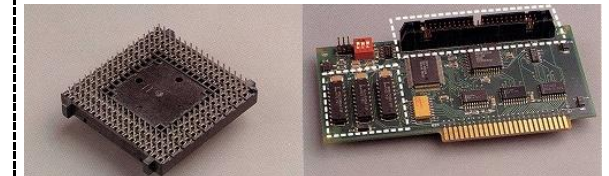
BGA/LGA/QFN交換など (リポール可)



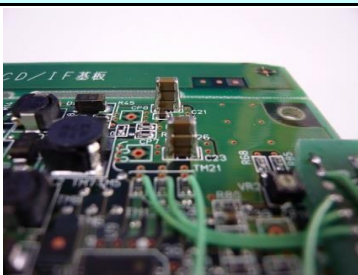
X線検査も可

リード部品の交換

(特に多ピン部品の取り外しでお困りの方)



改造 (改修)



チップの立体実装



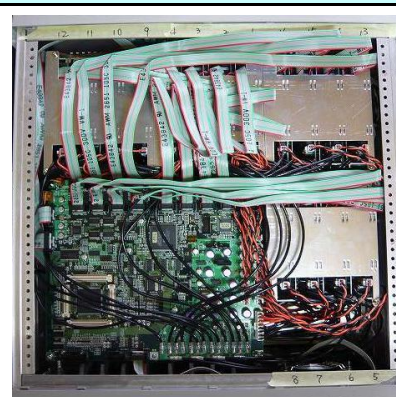
ICリード間への
チップ実装



ジャンパー配線

高度技術者による
確かな技術

調整・組立



【御社を全面サポート致します!】

- ・短納期対応 (当日お届けも可能)
 - ・鉛フリー対応 (RoHS, ソニー-GP, chemSHERPA...etc)
 - ・X線撮影のみも承ります (他社で実装したものもOK)。
- ※実装はチップ部品1点から対応致します。

わたしたちの技術力をぜひお試しください

株式会社 古賀電子
TEL: 0463-51-3345 FAX: 0463-51-3346
E-mail: info@kogadenshi.co.jp
www.kogadenshi.co.jp